

证券代码：603165
转债代码：113676

证券简称：荣晟环保
转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-008

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	华安证券、东方基金、华夏基金、国海富兰克林基金、永赢基金、ratingdog 研究、弘毅远方基金、东海证券、高腾国际资产、瑞奇期货、国民信托、粤开证券	
时间	2024 年 11 月 5 日	
地点	线上电话会议	
上市公司接待 人员姓名	副总裁、董事会秘书：胡荣霞女士 财务总监：沈卫英女士	
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>一、公司概况介绍环节：</p> <p>董事会秘书在会议开始阶段介绍了公司 2024 年三季度经营业绩情况、核心优势、行业现状及公司未来发展规划等内容。</p> <p>二、会议问答环节：</p> <p>1、请问公司目前研发费用的主要投向是什么？有考虑过在蒸汽项目上进一步进行投入吗？</p> <p>答：2024 年前三季度公司研发费用约为 1.1 亿元，同比增长 12.67%。首先，公司围绕主营业务，包括造纸、热电、包装以及新材料等领域进行重点研发，近年来公司主要在复</p>	

合生物酶增韧、纳米纤维素增强、类芬顿催化氧化等方面开展研究，以及开展新产品布局和前瞻性研究工作，巩固核心竞争力。至于蒸汽项目，作为热电板块也列在研发投入计划当中。公司作为国家高新技术企业，建有省级企业研究院、省级企业技术中心，坚持自主创新为核心的“产学研”相结合模式，积极与高等院校开展技术合作，在优化生产工艺、产品生产过程的节能降耗以及开发功能型纸产品等方面着重研究，推动技术进步和转型升级。为进一步引进优秀博士人才，深入推进产学研合作，公司建立了浙江省博士后工作站，同时积极开展海内外高端人才引进及创新团队打造工作。未来，公司在稳健推进主业的基础上，将持续加大研发投入，加快绿色科技创新和数智技术、绿色技术推广应用，推动产业链深度融合，不断往高附加值延伸的产业链布局。公司还将持续开展节能升级改造，采用行业先进的清洁生产技术和污染治理措施，进一步提升公司绿色制造水平。

2、公司三季报报表中非经常性损益有大幅度的变动，主要原因是什么？政府补助主要有哪些？

答：公司三季报的非经损益同比增长，主要原因系公司通过闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品增加收益。公司政府补助包括再生资源增值税退税、福利企业增值税退税、省级博士后工作站科研补助、省级以上人才薪酬补助、数据管理国家标准贯标、智能工厂、数字化改造示范创建等。

3、请介绍一下关于公司 4000 吨纸基新材料项目的建设情况，会给公司带来哪些利好呢？

答：今年 1 月公司通过了《关于投资建设年产 4000 吨高性能纸基新材料项目的议案》，拟投资建设“年产 4000 吨高性能纸基新材料项目”，包括 1000 吨/年航空级蜂窝基材、1000 吨/年 H 级绝缘材料、2000 吨/年复合防护绝缘材料。芳

纶纸基新材料作为典型的高科技纤维新材料，具有耐高温、阻燃、绝缘、高强度、重量轻、抗腐蚀、耐辐射等诸多特性，能够满足现代工业中经常遇到的高温、高速、高腐蚀等恶劣工况，属于重要的战略储备物资和产业基础材料，具有广阔的市场空间。公司将以该项目为切入点，加大高端新材料研发投入，积极打造绿碳造纸外的第二个盈利增长点，形成公司的第二成长曲线，以提升公司整体产业规模和市场竞争力，提高公司的综合实力，拓宽公司市场领域。目前该项目尚处于前期阶段，正有序推进中。后续如有重大进展，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时披露进展情况。

4、公司投资了做光器件和半导体的公司，和公司的传统业务方面有什么关联吗？

答：公司通过全资子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司投资了浙江矽感锐芯科技有限公司和勒威半导体技术（嘉兴）有限公司，主要业务包括光电子芯片、器件的设计、工艺开发、制造以及封装测试，已具备了设计光通信激光器芯片、TO、器件等全系列产品能力，全覆盖低、中、高速产品，涵盖 2.5G、10G、25G 及以上 DFB 激光器，短中长波产品，涵盖 1270nm~1570nm 全波段 DFB 激光器，目前在售产品为 2.5G/10G 光芯片、TO 封装光器件和 BOSA 封装光器件产品。同时矽感锐芯和勒威半导体具备激光和光声光谱气体传感器的芯片和器件以及模组开发和制造能力，目前主要产品为工业用多组份光声光谱气体传感器和激光光谱气体传感器。公司是根据发展战略及未来规划，在保障公司主营业务正常开展的前提下，充分发挥各方资源优势，拓展公司投资项目资金渠道，优化公司投资结构，提升公司投资收益和资产运作水平来开展对外投资的。

5、公司前两年分红比例较高，请介绍下公司未来分红方

	<p>案如何？</p> <p>答：公司高度重视股东投资回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，努力为股东创造长期稳定良好的回报。根据已发布的未来三年（2022年-2024年）股东回报规划并结合公司实际情况，公司于2022年度每股派发现金红利0.46元（含税），共派发现金红利1.25亿元（含税），2023年度每股派发现金红利0.49元（含税），共派发现金红利1.33亿元。公司目前已完成2024年第一期回购方案，并启动2024年第二期回购方案，充分展现了公司对保护投资者回报的重视以及对公司内在价值的认可。未来，公司坚持聚焦主业稳健经营，夯实高质量发展根基。为股东创造价值，按照相关法律法规及公司章程等规定积极实施现金分红，努力为股东持续创造更多价值。</p>
<p>附件清单 （如有）</p>	<p>无</p>